

PRODUCT-DETAILS

RTS38

RTS38 Transp. Door W3/H8



Ogólne informacje

Extended Product Type	RTS38
ID Produktu	2CPX045846R9999
Numer EAN	4011617458463
Opis katalogowy	RTS38 Transp. Door W3/H8
Opis	RTS38 Transp. Door W3/H8

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617458463
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	589.5 mm
Wysokość produktu netto	1891 mm
Głębokość produktu netto	15 mm
Waga produktu netto	23.8 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	880.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1911.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	24.752 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617458463
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	7035
Stopień ochrony obudowy	IP54
DIN Place Units	432
Typ obudowy	RTS
Enclosure Type of Height	8
Field Width	3
Material	Pickled steel sheet
Meter Boards	0
Typ produktu	RTS
Nazwa produktu	RTS38 Transp. Door W3/H8
Remarks	ETIM
Odpowiedni do	3/8RG3 3/8RG4 3/8RG6 3/8RG8

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Akcesoria do obudów

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - TriLine

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → R

